

1	2	3	4			
		수 정 내 용				
		부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
		IR	초도작성			2001. 02. 15.
		1	(실변처리No.201201-0011) BODY 내부 넘시바들 추가	김인철	윤재호	2012. 02. 01.

9	7	8	1	2	3	6	5	4
$\phi 5.2$ (23.7)								

9	SCRWE CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DBN00039-5/1
8	INSERT (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00040-5/1
7	INSERT (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00039-5/1
6	SPRING RING	1	SUS	부동태처리	DSR00002-5/1
5	RUBBER PACKING	1	SILICONE RUB		DGK0004-N/1 (G2001)
4	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-5/1
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00263-N/1 (H2004)
2	PIN	1	P B R	Gold Plate	DCT00289-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00159-5/1

대체가능재질	△ 1	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차		년월일	2012. 2. 1.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
.* ±0.1		승인	J. H. YOUN				
.** ±0.05		검도					
재질		재도	I. C. KIM		SMA50 CABLE PS RG400		
열처리		작성부서	연 구 소				
보호피막처리		척도 1/3	단위 mm	중량			

1	2	3	4			
		수 정 내 용				
		부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
		IR	초도작성			2001. 02. 15.
		1	(실변처리No.201201-0011) BODY 내부 넘시바들 추가	김인철	윤재호	2012. 02. 01.